



Диффузионно-отверждающиеся пасты-припои (ДОПП), называемые «Холодный припой», предназначены для бесфлюсовой низкотемпературной пайки изделий из металлов, кроме алюминия и алюминиевых сплавов. Его можно использовать для соединения керамики, стекла, пьезоматериалов (кварца, лантан-галлиевых силикатов и др.), а так же конструкций из таких материалов как Cu, Ag, Au, Ni, Co и др.

Техническая консультация

Условное обозначение ДОПП	Температура отверждения, °C	Температура распая, °C	Предел прочности на усилие сдвига, МПа
M354	25-120	400	12
M325	25-120	450	10

По вопросам приобретения пасты-припои диффузионно-отверждающиеся и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: